明細書

ディップ成形用の共重合体ラテックス

5 [技術分野]

10

15

本発明は、ディップ成形用の共重合体ラテックス、ディップ成形用組成物およびディップ成形物に関し、さらに詳しくは、耐有機溶剤性および風合いに優れ、十分な引張強度を有し、かつ密着状態の持続性に優れるディップ成形物、該ディップ成形物を与えるディップ成形用組成物、および該ディップ成形用組成物に使用するディップ成形用の共重合体ラテックスに関する。

[背景技術]

ゴム手袋は、家事用、食品工業や電子部品製造業などの種々の工業用および医療用(特に手術用)など、幅広く使用されている。ゴム手袋には、長時間にわたり着用しても手が疲れないように、指の動きに合わせてより小さな力で手袋の伸縮が追随しやすいこと(風合いがよいこと)、着用中に破れたりしにくいこと(引張強度が十分に高いこと)、指の動きに合わせて手袋が変形してもたるみやしわの発生が少なく、密着状態を維持できること(密着状態の持続性がよいこと)などが要求されている。

- 20 従来、ゴム手袋として、天然ゴムラテックスをディップ成形して得られるものが多用されている。しかし、天然ゴムラテックス製の手袋には、ゴム成分中に微量存在するたんぱく質により、使用者によってはアレルギーを引き起こす恐れがあるため、そのような懸念のない合成ゴムラテックス、たとえば、アクリロニトリルーブタジエン共重合体ラテックス製の手袋が提案されている。
- 25 例えば、米国特許 5,014,362号公報には、カルボキシ変性アクリロニトリルーブタジエン共重合体ラテックス、少量の酸化亜鉛、硫黄および加硫促進剤からなる組成物をディップ成形して得られる、100%伸張した際の、伸張直後の応力に対する伸張直後から6分後の応力の割合(応力保持率)がほとんどゼロになる特性を有する手袋が開示されている。しかしながら、このような手袋は、

風合いに優れるものの、密着状態の持続性に劣る。

また、国際公開WO97/48765号公報には、酸化亜鉛を含有しないで、 カルボキシ変性アクリロニトリルーブタジエン共重合体ラテックス、アンモニウムカゼイン、硫黄および加硫促進剤からなる組成物をディップ成形して得られる 手袋が開示されている。このような手袋は、風合いや密着状態の持続性が不十分 である。

さらに、国際公開WO00/21451号公報には、特定量のカルボキシル基を含有するアクリロニトリルーブタジエン共重合体ラテックス、少量の酸化亜鉛、硫黄および加硫促進剤からなる組成物をディップ成形して得られる、応力保持率が50~70%の範囲にある手袋が開示されている。このような手袋は、密着状態の持続性に優れるものの、風合いと引張強度のバランスに劣る場合がある。

さらに、上記のようなカルボキシ変性アクリロニトリルーブタジエン共重合体 ラテックスを用いて得られる手袋は、有機溶剤に対する耐性が不十分である場合 があった。

15

20

25

10

[発明の開示]

本発明の目的は、上記事情に鑑み、耐有機溶剤性および風合いに優れ、十分な引張強度を有し、かつ密着状態の持続性に優れるディップ成形物、該ディップ成形物を与えるディップ成形用組成物、および該ディップ成形用組成物に使用するディップ成形用の共重合体ラテックスを提供することにある。

本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を行った結果、1,3-ブタジエン、アクリロニトリル、メタクリル酸を含む単量体混合物を共重合するに際し、アクリルニトリルの一部とメタクリル酸の一部とを、重合開始後に重合反応系に途中添加して共重合し、メチルエチルケトン不溶解分の含量が高い共重合体からなるカルボキシ変性アクリロニトリルーブタジエン共重合体ラテックスを用いることにより、前記の目的が達成できることを見出し、この知見に基づき本発明を完成するに至った。

かくして、本発明によれば、以下の(1)~(3)を満たすディップ成形用の 共重合体ラテックスが提供される。

25

- (1) 共役ジエン単量体45~85重量部、エチレン性不飽和ニトリル単量体10~40重量部、エチレン性不飽和酸単量体5~15重量部およびこれらと共重合可能なその他のエチレン性不飽和単量体0~20重量部からなる単量体混合物
 - (A) 100重量部を共重合して得られるものであること
- 5 (2) 共重合体のメチルエチルケトン不溶解分が60~95重量%であること
 - (3)以下の各工程により得られるものであること

工程1:前記単量体混合物(A)の各成分中、共役ジェン単量体の80重量%以上、エチレン性不飽和ニトリル単量体の50~90重量%、エチレン性不飽和酸単量体の40~90重量%およびこれらと共重合可能なその他のエチレン性不飽和単量体の80重量%以上からなる単量体混合物(a)を用いて共重合反応を開始する工程

工程2:単量体混合物(A)中の、単量体混合物(a)に含まれなかった残余のエチレン性不飽和ニトリル単量体及び残余のエチレン性不飽和酸単量体を、単量体混合物(a)の重合転化率が5~95重量%の範囲にあるときに添加する工程、

15 工程3:同じく残余の共役ジェン単量体およびこれらと共重合可能なその他のエ チレン性不飽和単量体を、共重合反応の停止までに添加完了する工程

また、本発明によれば、上記のディップ成形用の共重合体ラテックス、加硫剤 および加硫促進剤からなるディップ成形用組成物が提供される。

さらに、本発明によれば、上記ディップ成形用組成物をディップ成形してなる 20 ディップ成形物が提供される。

また、共役ジエン単量体45~85重量部、エチレン性不飽和ニトリル単量体10~40重量部、エチレン性不飽和酸単量体5~15重量部およびこれらと共重合可能なその他のエチレン性不飽和単量体0~20重量部からなる単量体混合物100重量部を共重合して得られるディップ成形用ラテックスであって、重合に使用する全単量体のうち、共役ジエン単量体の80重量%以上、エチレン性不飽和ニトリル単量体の50~90重量%、エチレン性不飽和酸単量体の40~90重量%およびこれらと共重合可能なその他のエチレン性不飽和単量体の80重量%以上を含む単量体混合物を用いて重合を開始し、その後、重合反応系内の全単量体についての重合転化率が5~95重量%の範囲にある時に残余のエチレン

性不飽和ニトリル単量体と残余のエチレン性不飽和酸単量体とを添加すると共に、 残余の共役ジエン単量体およびこれらと共重合可能なその他のエチレン性不飽和 単量体は、重合反応を停止するまでに添加を完了して共重合し、かつ、得られる 共重合体のメチルエチルケトン不溶解分が60~95重量%であることを特徴と するディップ成形用ラテックスが提供される。

本発明によれば、耐有機溶剤性および風合いに優れ、十分な引張強度を有し、 かつ密着状態の持続性に優れるディップ成形物、該ディップ成形物を与えるディ ップ成形用組成物、および該ディップ成形組成物に好適に使用できるディップ成 形用の共重合体ラテックスが提供される。

10

15

20

25

[発明を実施するための最良の形態]

以下、本発明について詳述する。

本発明のディップ成形用の共重合体ラテックスは、共役ジエン単量体45~85重量部、エチレン性不飽和ニトリル単量体10~40重量部、エチレン性不飽和酸単量体5~15重量部およびこれらと共重合可能なその他のエチレン性不飽和単量体0~20重量部からなる単量体混合物100重量部を共重合して得られるディップ成形用の共重合体ラテックスであって、重合に使用する全単量体のうち、共役ジエン単量体の80重量%以上、エチレン性不飽和ニトリル単量体の50~90重量%、エチレン性不飽和酸単量体の40~90重量%およびこれらと共重合可能なその他のエチレン性不飽和単量体の80重量%以上を含む単量体混合物を用いて重合を開始し、その後、重合反応系内の全単量体についての重合転化率が5~95重量%の範囲にある時に残余のエチレン性不飽和ニトリル単量体と残余のエチレン性不飽和酸単量体とを添加すると共に、残余の共役ジエン単量体およびこれらと共重合可能なその他のエチレン性不飽和単量体は、重合反応を停止するまでに添加を完了して共重合し、かつ、得られる共重合体のメチルエチルケトン不溶解分が60~95重量%であることを特徴とする。

共役ジエン単量体としては、例えば、1,3-ブタジエン、イソプレン、2,3-ジメチル-1,3-ブタジエン、2-エチル-1,3-ブタジエン、1,3-ブタジエンおよびクロロプレンなどが挙げられる。なかでも、1,3-ブタ

ジエンおよびイソプレンが好ましく、1,3ーブタジエンがより好ましい。これらの共役ジエン単量体は単独で又は2種以上を組合せて用いることができる。

共役ジエン単量体の使用量は、全単量体100重量部に対して、45~85重量部、好ましくは58~75重量部である。この量が少なすぎると風合いに劣り、

5 逆に多すぎると引張強度および耐有機溶剤性に劣る。

エチレン性不飽和ニトリル単量体としては、例えば、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、フマロニトリル、αークロロアクリロニトリル、αーシアノエチルアクリロニトリルなどが挙げられる。なかでも、アクリロニトリルおよびメタクリロニトリルが好ましく、アクリロニトリルがより好ましい。これらのエチレン性不飽和ニトリル単量体は単独で又は2種以上を組合せて用いることができる。

エチレン性不飽和ニトリル単量体の使用量は、全単量体100重量部に対して、10~40重量部、好ましくは18~30重量部である。この量が少なすぎると引張強度および耐有機溶剤性に劣り、逆に多すぎると風合いに劣る。

エチレン性不飽和酸単量体としては、カルボキシル基、スルホン酸基、酸無水 15 物基等の酸性基を含有するエチレン性不飽和単量体であれば特に限定されず、例 えば、アクリル酸、メタクリル酸などのエチレン性不飽和モノカルボン酸単量体; イタコン酸、マレイン酸、フマル酸等のエチレン性不飽和多価カルボン酸単量体: ' 無水マレイン酸、無水シトラコン酸等のエチレン性不飽和多価カルボン酸無水 物;スチレンスルホン酸等のエチレン性不飽和スルホン酸単量体;フマル酸モノ 20 ブチル、マレイン酸モノブチル、マレイン酸モノー2ーヒドロキシプロピル等の エチレン性不飽和多価カルボン酸部分エステル単量体;などが挙げられる。なか でも、エチレン性不飽和カルボン酸が好ましく、エチレン性不飽和モノカルボン 酸がより好ましく、メタクリル酸が特に好ましい。これらのエチレン性不飽和酸 25 単量体はアルカリ金属塩またはアンモニウム塩として用いることもできる。これ らのエチレン性不飽和酸単量体は単独でまたは2種以上を組合せて用いることが できる。

エチレン性不飽和酸単量体の使用量は、全単量体100重量部に対して、5~ 15重量部、好ましくは7~12重量部である。この量が少なすぎると引張強度 に劣り、逆に多すぎると風合いおよび密着状態の持続性に劣る。

これらと共重合可能なその他のエチレン性不飽和単量体としては、例えば、ス チレン、アルキルスチレン、ビニルナフタレン等のビニル芳香族単量体:フルオ ロエチルビニルエーテル等のフルオロアルキルビニルエーテル; (メタ) アクリ ルアミド、N-メチロール (メタ) アクリルアミド、N, N-ジメチロール (メ 5 タ) アクリルアミド、N-メトキシメチル (メタ) アクリルアミド、N-プロポ キシメチル (メタ) アクリルアミド等のエチレン性不飽和アミド単量体; (メタ) アクリル酸メチル、(メタ) アクリル酸エチル、(メタ) アクリル酸ブチル、(メ タ) アクリル酸-2-エチルヘキシル、(メタ) アクリル酸トリフルオロエチル、 (メタ)アクリル酸テトラフルオロプロピル、マレイン酸ジブチル、フマル酸ジ 10 ブチル、マレイン酸ジエチル、(メタ) アクリル酸メトキシメチル、(メタ) ア クリル酸エトキシエチル、(メタ)アクリル酸メトキシエトキシエチル、(メタ) アクリル酸シアノメチル、(メタ) アクリル酸-2-シアノエチル、(メタ) ア クリル酸-1-シアノプロピル、(メタ)アクリル酸-2-エチル-6-シアノ ヘキシル、(メタ) アクリル酸-3-シアノプロピル、(メタ) アクリル酸ヒド 15 ロキシエチル、(メタ)アクリル酸ヒドロキシプロピル、グリシジル(メタ)ア クリレート、ジメチルアミノエチル(メタ)アクリレート等のエチレン性不飽和 カルボン酸エステル単量体;ジビニルベンゼン、ポリエチレングリコールジ (メ タ) アクリレート、ポリプロピレングリコールジ (メタ) アクリレート、トリメ チロールプロパントリ (メタ) アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ (メ 20 タ)アクリレート等の架橋性単量体;などを挙げることができる。これらのエチ レン性不飽和単量体は単独で又は2種以上を組み合わせて使用することができる。 その他のエチレン性不飽和単量体の使用量は、全単量体100重量部に対して、 20重量部以下、好ましくは10重量部以下である。この量が多すぎると、風合 25 いと引張強度のバランスに劣る。

本発明のディップ成形用の共重合体ラテックスは、上記単量体混合物を共重合、好ましくは乳化共重合して得られる。これらは、以下の各工程により得られる。

単量体混合物100重量部を共重合するに際し、重合に使用する単量体のうち、 共役ジエン単量体の80重量%以上、エチレン性不飽和ニトリル単量体の50~

25

90重量%、エチレン性不飽和酸単量体の40~90重量%およびこれらと共重合可能なその他のエチレン性不飽和単量体の80重量%以上を含む単量体混合物を用いてまず重合を開始する(工程1)。その後、重合反応系内の全単量体についての重合転化率が5~95重量%の範囲にある時に残余のエチレン性不飽和ニトリル単量体と残余のエチレン性不飽和酸単量体とを添加する(工程2)と共に、残余の共役ジエン単量体およびこれらと共重合可能なその他のエチレン性不飽和単量体は、重合反応を停止するまでに添加を完了する(工程3)ことが必須である。

上記の共重合方法において、エチレン性不飽和ニトリル単量体は、重合に使用 10 するエチレン性不飽和ニトリル単量体の50~90重量%、好ましくは55~8 5重量%、より好ましくは60~85重量%を重合反応器に仕込み、重合を開始 し、その後に残余のエチレン性不飽和ニトリル単量体を重合反応系に添加する。

重合反応器に仕込むエチレン性不飽和ニトリル単量体の割合が少ないと引張強度に劣り、逆に多いと風合いおよび引張強度に劣る。

15 また、重合反応系内の全単量体についての重合転化率が5~95重量%、より 好ましくは10~90重量%、特に好ましくは20~90重量%の範囲内にある 時に、残余のエチレン性不飽和ニトリル単量体を重合反応系に添加する。重合転 化率が低いと風合いおよび引張強度に劣り、逆に高いと引張強度に劣る。

さらに、残余のエチレン性不飽和ニトリル単量体は、重合反応系内のエチレン 20 性不飽和ニトリル単量体の重合転化率が40~95重量%、より好ましくは45~92重量%、特に好ましくは45~85重量%の範囲にある時に、重合反応系に添加することが好ましい。この範囲で添加すると、より引張強度が向上する。

残余のエチレン性不飽和ニトリル単量体の添加方法としては、一括でも、分割して重合反応系に添加してもよい。残余のエチレン性不飽和ニトリル単量体を分割して重合反応系に添加する場合、残余のエチレン性不飽和ニトリル単量体は、分割回数に応じて、等分して重合反応系に添加しても、変量して重合反応系に添加してもよい。さらに、分割回数を無限回とする、即ち、連続的に添加する方法を採用してもよい。

上記の共重合方法において、エチレン性不飽和酸単量体は、重合に使用するエ

15

チレン性不飽和酸単量体の40~90重量%、好ましくは50~85重量%、より好ましくは60~80重量%を重合反応器に仕込み、重合を開始し、その後に残余のエチレン性不飽和酸単量体を重合反応系に添加する。

重合反応器に仕込むエチレン性不飽和酸単量体の割合が少ないと引張強度およ 5 び密着状態の持続性に劣り、逆に多いと風合いおよび引張強度に劣る。

残余のエチレン性不飽和酸単量体を重合反応系に添加する時期は、重合反応系内の全単量体についての重合転化率が5~95重量%、好ましくは10~90重量%、より好ましくは20~80重量%、特に好ましくは40~70重量%の範囲内にある時である。この範囲で添加することにより、引張強度、風合いおよび密着状態のバランスがさらに向上する。

残余のエチレン性不飽和酸単量体を重合反応系に添加する方法は、例えば、一括で、分割して、あるいは連続的に添加する方法が採用できる。なかでも、一括で添加する方法が好ましい。

共役ジェン単量体は、重合に使用する共役ジェン単量体の、好ましくは80重量%以上、より好ましくは90重量%以上を重合反応器に仕込み、重合を開始し、その後に残余の共役ジェン単量体は、重合反応を停止するまでに添加を完了する。 重合に使用する共役ジェン単量体の全量を重合反応器に仕込み、重合を開始することが特に好ましい。

共役ジエン単量体、エチレン性不飽和ニトリル単量体およびエチレン性不飽和 20 酸単量体と共重合可能なその他のエチレン性不飽和単量体は、重合に使用するそ の他のエチレン性不飽和単量体の、好ましくは80重量%以上、より好ましくは 90重量%以上を重合反応器に仕込み、重合を開始し、その後に、残余のその他 のエチレン性不飽和単量体は、重合反応を停止するまでに添加を完了する。重合 に使用するその他のエチレン性不飽和単量体の全量を重合反応器に仕込み、重合 を開始することが特に好ましい。

共重合は、単量体の添加方法を除き、通常の方法を用いればよい。例えば、乳化共重合の場合、水と乳化剤の存在下に、重合開始剤により、単量体混合物を重合し、所定の重合転化率で重合停止剤を添加して重合反応を停止する。

乳化剤は、特に限定されないが、例えば、ポリオキシエチレンアルキルエーテ

ル、ポリオキシエチレンアルキルフェノールエーテル、ポリオキシエチレンアルキルエステル、ポリオキシエチレンソルビタンアルキルエステル等の非イオン性乳化剤;ミリスチン酸、パルミチン酸、オレイン酸、リノレン酸の如き脂肪酸の塩、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムなどのアルキルベンゼンスルホン酸塩、高級アルコール硫酸エステル塩、アルキルスルホコハク酸塩等のアニオン性乳化剤;アルキルトリメチルアンモニウムクロライド、ジアルキルアンモニウムクロライド、ベンジルアンモニウムクロライド等のカチオン性乳化剤;α,βー不飽和カルボン酸のスルホエステル、α,βー不飽和カルボン酸のサルフェートエステル、スルホアルキルアリールエーテル等の共重合性乳化剤などを挙げることができる。なかでも、アニオン性乳化剤が好適に用いられる。これらの乳化剤は単独で又は2種以上を組合せて用いることができる。乳化剤の使用量は、単量体混合物100重量部に対して、0.1~10重量部である。

水の使用量は、単量体混合物100重量部に対して、80~500重量部、好ましくは100~300重量部である。

重合開始剤は、特に限定されないが、具体例としては、過硫酸ナトリウム、過 15 硫酸カリウム、過硫酸アンモニウム、過リン酸カリウム、過酸化水素等の無機過 酸化物;ジイソプロピルベンゼンハイドロパーオキサイド、クメンハイドロパー オキサイド、t ーブチルハイドロパーオキサイド、1, 1, 3, 3 – テトラメチ ルブチルハイドロパーオキサイド、2,5-ジメチルヘキサン-2,5-ジハイ ドロパーオキサイド、ジーt-ブチルパーオキサイド、ジー α -クミルパーオキ 20 サイド、アセチルパーオキサイド、イソブチリルパーオキサイド、ベンゾイルパ ーオキサイド等の有機過酸化物;アゾビスイソブチロニトリル、アゾビスー2, 4-ジメチルバレロニトリル、アゾビスイソ酪酸メチル等のアゾ化合物;などを 挙げることができる。これらの重合開始剤は、それぞれ単独で、あるいは2種類 25 以上を組み合わせて使用することができる。過酸化物開始剤は、ラテックスを安 定して製造することができ、しかも、引張強度が高く、風合いが柔らかなディッ プ成形物が得られるので好ましく用いられる。重合開始剤の使用量は、単量体混 合物100重量部に対して、0.01~1.0重量部であることが好ましい。

また、過酸化物開始剤は還元剤と組み合わせて、レドックス系重合開始剤とし

て使用することができる。この還元剤としては、特に限定されないが、硫酸第一 鉄、ナフテン酸第一銅等の還元状態にある金属イオンを含有する化合物;メタン スルホン酸ナトリウム等のスルホン酸化合物;ジメチルアニリン等のアミン化合 物;などが挙げられる。これらの還元剤は単独で又は2種以上を組合せて用いる ことができる。還元剤の使用量は、過酸化物1重量部に対して0.03~10重 量部であることが好ましい。

本発明のディップ成形用の共重合体ラテックスは、上記のように単量体混合物を共重合して得られる共重合体のメチルエチルケトン不溶解分 (「MEK不溶解分」と略することがある。)が60~95重量%であることを必須の条件とする。

10 該MEK不溶解分は、70~90重量%であることが好ましい。MEK不溶解分が低いと耐有機溶剤および密着状態の持続性に劣るディップ成形物となり、逆に高いと風合いと引張強度に劣るディップ成形物となる。

本発明においては、ディップ成形用の共重合体ラテックスのMEK不溶解分を 調整するために、分子量調整剤を適量使用することが好ましい。

15 分子量調整剤としては、例えば、例えば、nーブチルメルカプタン、nードデシルメルカプタン、tードデシルメルカプタン等のメルカプタン類、テトラエチルチウラムスルフィド、ジベンタメチレンチウラムへキサスルフィド等のスルフィド類、αーメチルスチレン2量体、四塩化炭素等が挙げられる。なかでも、メルカプタン類が好ましく、tードデシルメルカプタンがより好ましい。これらは 一種もしくは二種以上組み合わせて使用することが可能である。

分子量調整剤の使用量は、共重合体のMEK不溶解分が所望の範囲となるよう 適宜決定すればよいが、単量体混合物100重量部に対して、好ましくは0.0 5~0.5重量部、より好ましくは0.1~0.4重量部である。

重合停止剤としては、例えば、ヒドロキシルアミン、ヒドロキシアミン硫酸塩、ジエチルヒドロキシアミン、ヒドロキシアミンスルホン酸およびそのアルカリ金属塩、ジメチルジチオカルバミン酸ナトリウム、ハイドロキノン誘導体、カテコール誘導体、ならびに、ヒドロキシジメチルベンゼンチオカルボン酸、ヒドロキシジエチルベンゼンジチオカルボン酸、ヒドロキシジブチルベンゼンジチオカルボン酸などの芳香族ヒドロキシジチオカルボン酸およびこれらのアルカリ金属

塩;などが挙げられる。重合停止剤の使用量は、特に限定されないが、通常、全 単量体100重量部に対して、0.1~2重量部である。

乳化共重合に際して、必要に応じて、粒径調整剤、キレート化剤、酸素捕捉剤 等の重合副資材を使用することができる。

5 重合温度は、特に限定されないが、通常、0~95℃、好ましくは35~70℃ である。

重合反応を停止する際の重合転化率は、好ましくは90重量%以上、より好ま しくは93重量%以上である。

重合反応を停止した後、所望により、未反応の単量体を除去し、固形分濃度や 10 p Hを調整してラテックスを得る。

ラテックスには、必要に応じて、老化防止剤、防腐剤、抗菌剤、分散剤などを 適宜添加できる。

ラテックスの数平均粒子径は、好ましくは60~300nm、より好ましくは80~150nmである。なお、この粒子径は、乳化剤および重合開始剤の使用量を調節するなどの方法により、所望の値に調整できる。

本発明のディップ成形用組成物は、上記のディップ成形用の共重合体ラテックス、加硫剤および加硫促進剤からなる。

加硫剤としては、ディップ成形において通常用いられるものが使用でき、例えば、粉末硫黄、硫黄華、沈降硫黄、コロイド硫黄、表面処理硫黄、不溶性硫黄な20 どの硫黄; ヘキサメチレンジアミン、トリエチレンテトラミン、テトラエチレンペンタミン等のポリアミン類; などが挙げられる。なかでも、硫黄が好ましい。加硫剤の使用量は、ラテックス固形分100重量部に対して、好ましくは0.1~5重量部、より好ましくは0.2~2重量部、特に好ましくは0.5~1.5 重量部である。加硫剤が少なすぎると引張強度および密着状態の持続性に劣る傾25 向があり、逆に多すぎると風合いに劣る傾向がある。

加硫促進剤としては、ディップ成形において通常用いられるものが使用でき、例えば、ジエチルジチオカルバミン酸、ジブチルジチオカルバミン酸、ジー2ーエチルへキシルジチオカルバミン酸、ジシクロヘキシルジチオカルバミン酸、ジフェニルジチオカルバミン酸、ジベンジルジチオカルバミン酸などのジチオカル

20

バミン酸類およびそれらの亜鉛塩; 2ーメルカプトベンゾチアゾール、2ーメルカプトベンゾチアゾール亜鉛、2ーメルカプトチアゾリン、ジベンゾチアジル・ジスルフィド、2ー(2, 4ージニトロフェニルチオ)ベンゾチアゾール、2ー(N, Nージエチルチオ・カルバイルチオ)ベンゾチアゾール、2ー(2, 6ー5ジメチルー4ーモルホリノチオ)ベンゾチアゾール、2ー(4′ーモルホリノ・ジチオ)ベンゾチアゾール、4ーモルホニリルー2ーベンゾチアジル・ジスルフィド、1,3ービス(2ーベンゾチアジル・メルカプトメチル)ユリアなどが挙げられる。なかでも、ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛、ジブチルジチオカルバミン酸亜鉛、2ーメルカプトベンゾチアゾール、2ーメルカプトベンゾチアゾール亜鉛が好ましい。これらの加硫促進剤は、単独で又は2種以上を組合せて用いることができる。

加硫促進剤の使用量は、ラテックス固形分100重量部に対して、好ましくは $0.1\sim5$ 重量部、より好ましくは $0.1\sim1$ 重量部、特に好ましくは $0.2\sim0.9$ 重量部である。加硫促進剤が少なすぎると引張強度および密着状態の持続性に劣る傾向があり、逆に多すぎると風合いに劣る傾向がある。

本発明のディップ成形用組成物には、さらに酸化亜鉛を配合することができる。酸化亜鉛の使用量は、ラテックス固形分100重量部に対して、好ましくは10重量部以下、好ましくは0.2~2重量部、より好ましくは0.3~1.5重量部である。酸化亜鉛を上記範囲で配合すると、引張強度、風合いおよび密着状態の持続性のバランスに優れるディップ成形物が得られる。

本発明のディップ成形用組成物には、さらに所望により、通常配合される、p H調整剤、増粘剤、老化防止剤、分散剤、顔料、充填剤、軟化剤などを配合してもよい。また、本発明の目的を損なわない限り、天然ゴムラテックス、イソプレンゴムラテックス等のその他のラテックスを併用することもできる。

25 本発明のディップ成形用組成物の固形分濃度は、好ましくは20~40重量%、 より好ましくは25~35重量%である。

本発明のディップ成形用組成物のpHは、好ましくは8~10、より好ましくは8.5~9の範囲である。ディップ成形用組成物のpHを上記範囲にすると、引張強度と密着状態の持続性とのバランスにより優れるディップ成形物が得られ

る。

10

25

ディップ成形用組成物は、ディップ成形に先立ち、熟成することが好ましい。 熟成条件は、適宜選択できるが、通常、 $25\sim40$ $^{\circ}$ で、12 時間 $^{\circ}$ 3日間である。

5 本発明のディップ成形物は、上記ディップ成形用組成物をディップ成形してな る。

ディップ成形法は、通常の方法を採用すればよい。ディップ成形法としては、例えば、直接浸漬法、アノード凝着浸漬法、ティーグ凝着浸漬法などが挙げられる。なかでも、均一な厚みを有するディップ成形物が得られやすい点で、アノード凝着浸漬法が好ましい。

アノード凝着浸漬法の場合、例えば、ディップ成形用型を凝固剤溶液に浸漬して、該型表面に凝固剤を付着させた後、それをディップ成形用組成物に浸漬して、 該型表面にディップ成形層を形成する。

凝固剤としては、例えば、塩化バリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、 塩化亜鉛、塩化アルミニウムなどのハロゲン化金属;硝酸バリウム、硝酸カルシ ウム、硝酸亜鉛などの硝酸塩;酢酸バリウム、酢酸カルシウム、酢酸亜鉛など酢 酸塩;硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム、硫酸アルミニウムなどの硫酸塩など が挙げられる。なかでも、塩化カルシウム、硝酸カルシウムが好ましい。

凝固剤は、通常、水、アルコール、またはそれらの混合物の溶液として使用す 20 る。凝固剤濃度は、通常、5~70重量%、好ましくは20~50重量%である。 得られたディップ成形層は、通常、加熱処理を施し加硫する。

加熱処理を施す前に、水、好ましくは30~70℃の温水、に1~60分程度 浸漬し、水溶性不純物 (例えば、余剰の乳化剤や凝固剤など)を除去してもよい。 この操作は、ディップ成形層を加熱処理した後に行ってもよいが、より効率的に 水溶性不純物を除去できる点から、熱処理前に行うのが好ましい。

このようにして得られたディップ成形層は、 $100\sim150$ $^{\circ}$ $^{\circ$

加硫したディップ成形層をディップ成形用型から脱着することによって、ディップ成形物が得られる。脱着方法は、手で成形用型から剥がしたり、水圧や圧縮空気の圧力により剥がしたりする方法が採用できる。

脱着後、さらに $60\sim120$ \mathbb{C} \mathbb{C} の温度で、 $10\sim120$ 分の加熱処理を行って もよい。

ディップ成形物は、さらに、その内側および/または外側の表面に、表面処理 層を形成することもできる。

本発明のディップ成形物として、300%伸張時の応力が3MPa以下、引張 強度が20MPa以上、かつ100%伸張してから6分間後の応力保持率が5 0%を超えるものが容易に得られる。

本発明のディップ成形物は、厚みが約0.1~約3ミリのものが製造でき、特に厚みが0.1~0.3ミリの薄手のものに好適に使用できる。具体的には、哺乳瓶用乳首、スポイト、導管、水枕などの医療用品;風船、人形、ボールなどの玩具や運動具;加圧成形用バッグ、ガス貯蔵用バッグなどの工業用品;手術用、

15 家庭用、農業用、漁業用および工業用の手袋;指サックなどが挙げられる。手袋の場合、サポート型であっても、アンサポート型であってもよい。上記のなかでも、薄手の手術用手袋に好適である。

[実施例]

10

20 以下、本発明を実施例により、さらに詳細に説明する。なお、実施例中の「%」 および「部」は特に断りのない限り、重量基準である。

[評価方法]

(重合系内のアクリロニトリルの重合転化率)

重合反応液の一部を採取し、ガスクロマトグラフィー分析により、未反応アク 25 リロニトリル量を測定した。この量と仕込みのアクリロニトリル量とから、仕込 みのアクリロニトリル量に対する、共重合体に転化したアクリロニトリル量の割合を計算した。

(共重合体ラテックスのメチルエチルケトン不溶解分)

5%アンモニア水溶液でpH8.5に、固形分濃度を30%に調整した共重合

体ラテックスを枠つきガラス板に流延し、温度23 $^{\circ}$ 、相対湿度50%で48時間放置し、厚み1 $^{\circ}$ mmの乾燥フィルムを得た。この乾燥フィルム0.3 $^{\circ}$ 8 $^{\circ}$ 80 メッシュの金網に入れて、それを20 $^{\circ}$ 0のメチルエチルケトン100 $^{\circ}$ 1に48時間浸漬した。次いで、金網のかごに残るフィルムを100 $^{\circ}$ で減圧乾燥し、残存率を計算して、メチルエチルケトン不溶解分(%)を求めた。

(ディップ成形品の物性評価用試験片の作製)

ASTM D412に準じて、ゴム手袋状のディップ成形品をダンベル (Die-C) で打ち抜いて、試験片とした。

(300%伸張時の応力)

10 試験片を、テンシロン万能試験機(RTC-1225A:株式会社オリエンテック製)で、引張速度500mm/分で引っ張り、伸び率が300%の時の引張 応力を測定した。この値が小さいほど、風合いに優れ、概ね3MPaであれば良好である。

(引張強度)

15 試験片を、テンシロン万能試験機で、引張速度 5 0 0 mm/分で引っ張り、破 断直前の引張強度を測定した。

(破断時伸び)

試験片を、テンシロン万能試験機で、引張速度500mm/分で引っ張り、破断直前の伸びを測定した。

20 (応力保持率:%)

試験片を、テンシロン万能試験機で、伸び率100%にした直後の引張応力 (Md0)と伸び率100%のまま6分間保持した後の引張応力 (Md6)を測定し、Md6をMd0で除して応力保持率を求めた。応力保持率が高いほど、密着状態の持続性に優れる。

25 (ディップ成形物の耐有機溶剤性)

得られたディップ成形物を直径2cm(R1)の円板状に切り抜いた。この試験片を、有機溶剤100m1に48時間浸漬した後、膨潤したフィルムの直径(R2)を測定した。R2をR1で除した値を二乗して計算される値を有機溶剤膨潤度とした。この数値が小さいほど、耐有機溶剤性に優れることを示す。

(実施例1)

5

10

15

20

25

耐圧重合反応器に、アクリロニトリル18部、メタクリル酸5.25部、1,3ーブタジエン71部、分子量調整剤としてtードデシルメルカプタン(「TD M」と略する場合がある。)0.3部、脱イオン水150部、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム2.5部、過硫酸カリウム0.2部およびエチレンジアミン四酢酸ナトリウム0.1部を仕込んだ後、系内温度を37℃にして重合反応を開始した。

重合反応系内の全単量体についての重合転化率が60%になった時点(この時の重合系内のアクリロニトリルの重合転化率は65%であった。)で、アクリロニトリル4部およびメタクリル酸1.75部を重合反応系に添加した。さらに重合反応を継続し、重合転化率が80%に達した時点で40℃に昇温した。さらに40℃を保持したまま、重合転化率が95%になるまで重合反応を継続し、その後、ジエチルヒドロキシルアミン0.1部を添加して重合反応を停止した。

得られた共重合体ラテックスから、未反応単量体を留去した後、5%アンモニア水溶液を添加し、固形分濃度とpHを調整し、固形分濃度45%、pH8.5の共重合体ラテックスAを得た。共重合体ラテックスAのMEK不溶解分を測定し、表1に示す。

硫黄1部、酸化亜鉛0.5部、ジエチルカルバミン酸亜鉛0.5部、酸化チタン1.5部、水酸化カリウム0.02部および水3.52部を混合して調製した加硫剤分散液7.04部を、共重合体ラテックスA222.22部(固形分100部)に混合した後、適量の脱イオン水および5%アンモニア水溶液を加えて、固形分濃度30%、pH8.5のディップ成形用組成物を得た。

一方、硝酸カルシウム 25 部、ノニオン性乳化剤のポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル 0.05 部及び水 75 部を混合して調製した凝固剤水溶液に手袋型を 1 分間浸漬し、引き上げた後、 3 分間 50 で乾燥して、凝固剤を手袋型に付着させた。

次に、凝固剤の付着した手袋型を上記のディップ成形用組成物に1分間浸漬し、引き上げた後、そのディップ成形層が形成された手袋型を25℃で3分間乾燥し、次いで40℃の温水に3分間浸漬して、水溶性不純物を溶出させた。次いで、そ

の手袋型を80℃で20分間乾燥し、引続き、120℃で20分間熱処理してディップ成形層を加硫させた。最後に加硫したディップ成形層を手袋型から剥し、厚みが約0.1mmである手袋形状のディップ成形物を得た。このディップ成形物の評価結果を表1に示す。

5 (実施例2および3)

重合反応開始時の単量体混合物およびTDMの初期仕込み量、並びに、重合反応開始後に添加するアクリロニトリル量およびメタクリル酸量を表1に示すように変更した以外は、実施例1と同様に行ない、共重合体ラテックスBおよびCを得た。共重合体ラテックスBおよびCのMEK不溶解分を測定し、それぞれ表1に示す。

共重合体ラテックスAに代えて、それぞれ、共重合体ラテックスBおよびCを用いた以外は、実施例1と同様にディップ成形物を得た。ディップ成形物の評価結果を表1に示す。

(比較例1)

10

15 TDMの初期仕込み量を 0. 7部に変更する以外は、実施例 1 と同様に重合して、共重合体ラテックスDを得た。共重合体ラテックスDのMEK不溶解分を測定し、表 1 に示す。

共重合体ラテックスAに代えて、共重合体ラテックスDを用いた以外は、実施例1と同様にディップ成形物を得た。ディップ成形物の評価結果を表1に示す。

20 (比較例 2)

表1に示す仕込み組成とし、アクリロニトリルおよびメタクリル酸の途中添加を行なわない以外は、実施例1と同様に重合して共重合体ラテックスEを得た。 共重合体ラテックスEのMEK不溶解分を測定し、表1に示す。

共重合体ラテックスAに代えて、共重合体ラテックスEを用いた以外は、実施 25 例1と同様にディップ成形物を得た。ディップ成形物の評価結果を表1に示す。

表1

| | | 14.11.4 | | #31 | 16.44.70 |
|--|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | 米配例 | | J.C. | χ.β.j |
| | 1 | 2 | 3 | | 2 |
| 仕込み組成(部) | | | | | |
| 初期仕込み | | | | | |
| 1, 3ーブタジエン | 71 | 89 | 73 | 71 | 75 |
| メタクリル酸 | 5.25 | S. | 7 | 5.25 | က |
| アクリロニトリル | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 |
| TDM | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 |
| メタクリル酸の初期仕込み割合(%) | 75 | 71.4 | 70 | 75 | 100 |
| アクリロニトリルの初期仕込み割合(%) | 81.8 | 80 | 81.8 | 81.8 | 100 |
| 重合開始後のアクリロニトリルの添加量 | | | | | |
| 重合転化率:60% | 4(65%)*1 | 5(63%)*1 | 4(66%)*1 | 4(66%)*1 | ı |
| 重合開始後のメタクリル酸の添加量 | | | | | |
| 重合転化率:60% | 1.75 | 2 | 3 | 1.75 | 1 |
| 共重合体ラテックス | ∢ | മ | ပ | ۵ | Ш |
| MEK不溶解分(%) | 79 | 87 | 75 | 31 | 20 |
| ディップ成形物の特性 | | | | | |
| 300%伸張時の応力(MPa) | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2 | 1.7 |
| 引張強度(MPa) | 24.2 | 29.8 | 34.6 | 18.7 | 14.6 |
| 破断時伸び(%) | 700 | 630 | 009 | 850 | 850 |
| 応力保持率(%) | 58 | 63 | 52 | 40 | 45 |
| 耐有機溶剤性 | | | | | |
| アセトン | 2.49 | 2.31 | 2.4 | 3.5 | 8. |
| トルエン | 2.4 | 2.07 | 1.99 | 2.99 | 3.17 |
| *1:()内の数値は、アクリロニトリルを添加する際の重合系内のアクリロニトリルの重合転化率を示す。 | 加する際の重合系 | 内のアクリロニトリ | ルの重合転化率を | 示す。 | |

表1から次のようなことがわかる。

MEK不溶解分が本発明で規定する範囲より低い共重合体ラテックスDを用いて得られたディップ成形物は、風合いに優れるものの、引張強度、応力保持率お

表1から次のようなことがわかる。

10

MEK不溶解分が本発明で規定する範囲より低い共重合体ラテックスDを用いて得られたディップ成形物は、風合いに優れるものの、引張強度、応力保持率および耐有機溶剤性に劣る(比較例1)。

5 メタクリル酸の使用量が少なく、MEK不溶解分が本発明で規定する範囲より 低い共重合体ラテックスEを用いて得られたディップ成形物は、風合いに優れる ものの、引張強度、応力保持率および耐有機溶剤性に劣る(比較例 2)。

これらの比較例に対して、本発明の共重合体ラテックスA~Cを用いて得られたディップ成形物は、耐有機溶剤性および風合いに優れ、十分な引張強度を有し、かつ密着状態の持続性に優れている(実施例1~3)。

請求の節囲

- 1. 以下の(1)~(3)を満たすディップ成形用の共重合体ラテックス。
- (1) 共役ジエン単量体45~85重量部、エチレン性不飽和ニトリル単量体1
- 5 0~40重量部、エチレン性不飽和酸単量体5~15重量部およびこれらと共重 合可能なその他のエチレン性不飽和単量体0~20重量部からなる単量体混合物
 - (A) 100 重量部を共重合して得られるものであること
 - (2) 共重合体のメチルエチルケトン不溶解分が60~95重量%であること
 - (3)以下の各工程により得られるものであること
- 10 工程1:前記単量体混合物(A)の各成分中、共役ジェン単量体の80重量%以上、エチレン性不飽和ニトリル単量体の50~90重量%、エチレン性不飽和酸単量体の40~90重量%およびこれらと共重合可能なその他のエチレン性不飽和単量体の80重量%以上からなる単量体混合物(a)を用いて共重合反応を開始する工程
- 15 工程2:単量体混合物(A)中の、単量体混合物(a)に含まれなかった残余のエチレン性不飽和ニトリル単量体及び残余のエチレン性不飽和酸単量体を、単量体混合物(a)の重合転化率が5~95重量%の範囲にあるときに添加する工程、工程3:同じく残余の共役ジエン単量体およびこれらと共重合可能なその他のエチレン性不飽和単量体を、共重合反応の停止までに添加完了する工程
- 20 2. 重合反応系内のエチレン性不飽和ニトリル単量体の重合転化率が40~95 重量%の範囲にある時に、残余のエチレン性不飽和ニトリル単量体を重合反応系 に添加する請求の範囲第1項に記載のディップ成形用の共重合体ラテックス。
 - 3. 重合反応系内の全単量体についての重合転化率が20~80重量%の範囲にある時に、残余のエチレン性不飽和酸単量体を重合反応系に添加する請求の範囲第1項または第2項に記載のディップ成形用の共重合体ラテックス。
 - 4. 請求の範囲第1項に記載のディップ成形用の共重合体ラテックス、加硫剤および加硫促進剤からなるディップ成形用組成物。
 - 5. 請求の範囲第4項に記載のディップ成形用組成物をディップ成形してなるディップ成形物。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/011194

| A. CL | ASSIFICA | ATION OF SUBJECT MATTER. | | , 022231 | | |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--|
| Ir | nt.Cl7 | C08F236/12, C08L9/04, C08F2/22 | 2, B29C41/14 | | | |
| | | | | | | |
| According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IDC | | | | | | |
| Accord | ing to inter | manonal Patent Classification (IPC) or to both national (| classification and IPC | | | |
| | | | | _ · _ · | | |
| Minimu | um docume | entation searched (classification system followed by class | sification symbols) | | | |
| 71 | nt.CI | C08F6/00-246/00, B29C41/14 | | | | |
| | | • | | | | |
| | | | | | | |
| Docum | entation se | arched other than minimum documentation to the extent | t that such documents are included in the | e fields searched | | |
| | | | | | | |
| | | | - | į | | |
| Electro | nic data ba | se consulted during the international search (name of da | ta base and, where practicable, search to | erms used) | | |
| | | | | • | | |
| | | | | | | |
| C. Do | OCUMEN | TS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | | | |
| | gory* | | - · · | Relevant to claim No. | | |
| P | , X | WO 2003/072619 A1 (ZEON CORP. |), | 1-5 | | |
| | ļ | | • | | | |
| | Ì | | | 1 | | |
| • | | | | | | |
| | A | | nical Industries, | 1-5 | | |
| Ì | | | | | | |
| | 1 | 28 August, 2002 (28.08.02), | nlog | | | |
| | - 10 | | | | | |
| | | & US 2002/111431 A1 | | | | |
| | _ | | | | | |
| | A | JP 5-247266 A (Nippon Zeon Co | o., Ltd.), | 1∸5 | | |
| | | | , | | | |
| | | | 223081 A | | | |
| | | & US 5369166 A | | | | |
| | | | | | | |
| [X] | Further do | cuments are listed in the continuation of Poy C | See notest family | <u></u> | | |
| | | | | | | |
| | | | | ternational filing date or priority cation but cited to understand | | |
| 1 | to be of part | icular relevance | the principle or theory underlying the | invention | | |
| | earlier appli filing date | cation of patent out published on or after the international | | claimed invention cannot be idered to involve an inventive | | |
| "L" | document w | which may throw doubts on priority claim(s) or which is | step when the document is taken alon | е | | |
| special reason (as specified) | | on (as specified) | "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is | | | |
| "O" (| document re | ferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means | combined with one or more other suc | h documents, such combination | | |
| | the priority | date claimed | | | | |
| | | | | | | |
| Date of | of the actua | d completion of the international search | Date of mailing of the international sea | arch report | | |
| 1 | UCC | DDGI, 2004 (23.10.04) | 10 November, 2004 | (16.11.04) | | |
| Name | and maili- | ng address of the ISA/ | Authorized offices | | | |
| | | | Audionzed officer | | | |
| | _ | | | | | |
| Form P | nile No. CT/ISA/2 | (0 (second sheet) (January 2004) | I Telephone No. | | | |
| | | ternational Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC ARCHED mentation searched (classification system followed by classification symbols) CO8F6/00-246/00, B29C41/14 searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Shinan Koho 1926-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004 distuyo Shinan Koho 1971-2004 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004 base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. WO 2003/072619 A1 (ZEON CORP.), 04 September, 2003 (04.09.03), Claims; examples a JP 2002-241412 A (Takeda Chemical Industries, 1-5 Ltd.), 28 August, 2002 (28.08.02), Claims; Par. No. [0033]; examples a CN 1358608 A a EP 1215236 A2 a US 2002/111431 A1 JP 5-247266 A (Nippon Zeon Co., Ltd.), 24 September, 1993 (24.09.93), Claims a EP 559150 A1 a TW 223081 A JOURNAL OF A COMMENT OF A | | | | |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/011194

| tegory* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No |
|---------|---|----------------------|
| A | JP 5-59693 A (Japan Synthetic Rubber Co., Ltd.), 09 March, 1993 (09.03.93), Claims; examples (Family: none) | 1-5 |
| A . | WO 2001/00726 Al (Nippon Zeon Co., Ltd.), 04 January, 2001 (04.01.01), Claims; examples & TW 520379 B & EP 1209192 Al & JP 2001-11126 A & JP 2001-11239 A & JP 2001-40141 A | 1-5 |
| · | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. C17, C08F 236/12, C08L 9/04, C08F 2/22, B29C 41/14

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. C17, C08F 6/00-246/00, B29C 41/14

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2004年

日本国実用新案登録公報

1996-2004年

日本国登録実用新案公報 1994-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
|-----------------|---|------------------|
| PX | WO 2003/072619 A1 (ZEON CORPORATION), 2003. 09. 04, Claims, Example & JP 2003-342303 A | 1–5 |
| A | JP 2002-241412 A (武田薬品工業株式会社), 2002. 08. 28, 特許請求の範囲,【0033】, 実施例 &CN 1358808 A &EP 1215236 A2 &US 2002/111431 A1 | 1-5 |

x C欄の続きにも文献が列挙されている。

│ │ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 16.11,2004 29.10.2004 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 9640 日本国特許庁 (ISA/IP) 小出 直也 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3455

| C (続き). | 関連すると認められる文献 | |
|-----------------|---|------------------|
| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
| A | JP 5-247266 A (日本ゼオン株式会社), 1993. 09. 24, 特許請求 の範囲 &EP 559150 A1 &TW 223081 A &US 5369166 A | 1-5 |
| Α | JP 5-59693 A (日本合成ゴム株式会社), 1993. 03. 09, 特許請求 の範囲, 実施例 (ファミリーなし) | 1-5 |
| A | WO 2001/00726 A1 (日本ゼオン株式会社), 2001. 01. 04, 請求の 範囲, 実施例 &TW 520379 B &EP 1209192 A1 &JP 2001-11126 A &JP 2001-11239 A &JP 2001-40141 A | 1-5 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.